



手动划线笔组合套装

套装内置品

手动划线笔	1 支
金刚石划线刀	TD-3YP-H、TD-4PB 各 1 把
调整器	3P 用、4P 用 各 1 个
划线主基板	1 块
划线引导板	1 块
使用说明书	
携带箱	

手动划线笔

轻松方便切割晶片的金刚石划线工具

满足许多企业的研发部门、研究机构、大学和教育机构予以期望的金刚石划线笔。不需要复杂的设备及专业培训，便能轻松切割晶片。把划线刀插入笔筒式划线笔里便可使用。套装内备有手动划线笔、划线板、以及 2 种不同的金刚石划线刀，可应对各种材料的切割，并且最长可加工 3 英寸的划线。

特长

简单易用

只需将划线刀固定好，就同时完成了最佳切割角度的设定。随后，便可做任意的划线加工。

可准确进行手动划线及切割加工

为了防止划线时晶片移动，划线引导板表面进行了防滑处理。并且在划线主基板上标有刻度，方便确认划线的位置。

独特的外形设计方式使得划线力度均等

手动划线笔运用了 TECDIA 的独特设计，使施加在晶片上的力度均等，从而实现更高质量的划线。

适用于玻璃、蓝宝石、砷化镓、化钢等晶片

TECDIA 的金刚石划线刀为金刚石划线切割工艺做出过很多成绩。把各种不同类型晶片的划线工艺更加细分化，专业化。